

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-261131

(43)Date of publication of application: 18.10.1989

(51)Int.Cl.

B65H 3/06 B41J 13/00 B65H 1/02 B65H 3/56

(21)Application number: 63-112983

(71)Applicant: SEIKO EPSON CORP

ORIENT WATCH CO LTD

(22)Date of filing:

09.05.1988

(72)Inventor: FUJIOKA SATOSHI

IMAE TOSHIHIRO

(30)Priority

Priority number: 62120716

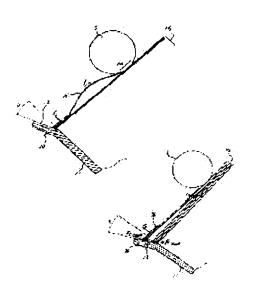
Priority date: 18.05.1987

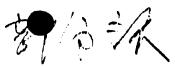
Priority country: JP

(54) SHEET SEPARATING MECHANISM FOR SHEET FEEDER

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide separability in quick response to the sort of sheet by furnishing a separating pawl capable of advancing and retracting inside a sheet guide, detaining normal sheets with this pawl at the bottom corner, and retracting the pawl for thicker sheets. CONSTITUTION: In the case of thin sheets, they H1 slide on a slope 12 and can not move a separating pawl 20, and only one at the top will buckle and get over the pawl 20 to be forwarded to the printer body. In the case of stiff sheets, accommodation is made upon adjusting the position of a hopper so as to be in agreement with the cross width of the sheets H2, and when the printer is turned on, the sheet is pulled out downward by sheet feed rollers 5, 5. Therein the stiffness of the sheet H2 overwhelms the resilient force of the separating pawl to cause generation of a force to rotate the pawl 20 ahead, and a gap to allow passage of one sheet is formed between the pawl 20 and slope 12. so that each sheet H2 which has slided on the slope 12 passes through this gap to proceed downward. Thus the sheet H2 will be set in the printer without being buckled by the pawl 20.





19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭64-26131

@Int.Cl.4	識別記号	庁内整理番号		43公開	昭和64年	(198	89)1月27日
G 01 N 23/00 G 01 M 11/00 H 01 L 21/30 21/66	3 0 1	2122-2G T-2122-2G V-7376-5F J-6851-5F	審査請求	未請求			

母発明の名称 薄膜パターンの検査方法

②特 類 昭62-182837

愛出 願 昭62(1987)7月22日

②発 明 者 浜 島 宗 樹 東京都品川区西大井1丁目6番3号 日本光学工業株式会 社大井製作所内 ②発 明 者 北 村 俊 昭 東京都品川区西大井1丁目6番3号 日本光学工業株式会

社大井製作所内

①出 願 人 株式会社ニコン 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

明 穎 書

弁理士 渡辺

1. 発明の名称

確膜パターンの検査方法

2. 特許請求の範囲

20代 理

(1) 無東エネルギービームを譲渡パターンの所定部位に入射させ、前記ピームの照射速度、照射 世等を変化することで前記所定部位のレジストに 化学変化又は物理変化を起こさせる操作を行なう と共に、前記所定部位から得られる信号を前記操作の前後でモニターすることにより、前記所定部位内のレジストの有無を識別することを特徴とする譲渡パターンの検査方法。

(2) 前記ピームとして電子ピームを用いると共 に、その照射速度を変化させ、それによって前記 所定部位から得られる 2 次電子発生効率に依存し た信号の変化に着目して、前記所定部位内のレジ ストの有無を識別することを特徴とする特許請求 の範囲第(1)項記載の譲渡パターンの検査方法。

(3) 前記ピームとして電子ピームを用いると共に、そのドーズ量を変化させ、それによって前記

所定部位のコンタミによる信号変化に着目して、 前記所定部位内のレジストの有無を散別すること を特徴とする特許請求の範囲第 (1) 項記載の育 膜パターンの検査方法。

(4) 前記ピームとして紫外レーザ光を用いると 共に、所定部位に残存しているレジストをエッチ ングするに十分な時間照射し、その後の前記所定 部位から得られる信号から、前記所定部位内のレ ジストの有無を識別することを特徴とする特許請 求の範囲第(1) 項記載の薄膜パターンの検査方 法。

3. 発明の詳細な説明

〔虚果上の利用分野〕

本発明は、半導体製造のプロセスにおけるフォ トレジスト等の薄膜パターンの検査に関するもの である。

〔従来の技術〕

半導体プロセスにおけるフォトレジストパター ンは、次の工程で、下地の酸をエッチングするた めのマスクとして重要な役割を果たしている。近 年のパクーンの数細化に伴い、第4回の様に、被 エッチング眉40へのコンタクトホールやトレン 子等の種々の微小な穴あけの豚のエッチングのた め、1μm以下の以小なレジスト41の穴あきパ ターン41a、41bを形成し、これを検査する 事が増々重要になってきている。これに関して、 レジストパターンの穴の大きさを正確に倒定する ことと共に露光されたレジストが現像された後、 正常なパターンになっているかどうかを検査する 装置が必要である。前者の例定数は既に多くのも のが知られているが、後者に関しては、レジスト の残損(レジストがパターン穴の内部に残ってい るかあるいは完全に除去されているかどうか)を 検査し確認する装置として単独にはまだ知られて いない。通常この種の検査は、半導体プロセス内 で光学顕微鏡や電子顕微鏡の観察によって、穴パ ターン内部の色やコントラストによって判断する だけであった。

また単にレジストパターンの検査ばかりでなく、 このレジストパターンをマスクとしてエッチング

は、レジストの数据な穴の中に入射させることのできる仮光エネルギービームを用い、これをプローブとして、レジストの有無を判別する。この判別のために、集光ビームとして、レジストが化学変化する様なプローブを用いた。例としてV光や、電子ビームあるいは研究の情で、関射する。変化を検出するための信号としてUV光方式では反射光や電子、吸収で子を用いる。これらの信号の変化を検出するにより、レジストの有無を識別する構成をとっている。

〔作 用〕

本発明では、ウェハ工程での成数後のパターン 形成の後、わずかに残っている薄膜パターンの有 無を検出するため、プロープとしてのピームを限 射しその直接の信号を見るのではなく、エネル ギーピームの強度や速度、あるいは時間等を変化 のパラメータとして、検出信号の変化分のみをと した下地の復設(SiOェやpolySi、Si。N。 等)について、微細な穴の内部でエッチングが充 全に終了しているかを検査する必要があるが、これについても十分な検査が困難な状況である。 (発明が解決しようとする問題点)

【問題点を解決する為の手段】

することを目的とする。

レジスト検査での上記問題点を解決するために

らえているため、検出信号そのものが小さい場合でも、十分な特度で残骸の検査が実行できる。更に、この様なエネルギービームを照射することによって、残骸パターンが動理的、化学的に変化した場合でも、プロセス工程において残骸が残っている場合は、必ず再処理しなければならず、もし、残骸が残っていなければ、次の工程へ進むが、この場合はエネルギービームによる影響もないため、いずれの場合も本発明の検査による不都合はない。 (実施例)

じた竹幌として検出される。 通常この信号は、電子ビームの 2 次元連査と同期して、 C R T 等のモニター 1 1 上に輝度変調信号として表示され、 類 微鏡像として数家される。

しかしながら、試料団上のレジスト等の絶話的では、電子ピームにより試料上で帯電現象が起こるので、観察像をよくするために電子鼓の加速電圧を十分に低くする必要がある(通常1kV以下)。第3回に2次電子信号の発生効率(入射電子に対する割合)が加速電圧にどの様になが、帯電環象のおきない点であり、1以上になるが、港電圧では、試料は+に帯電し、1以下では一になったり、あるいは馬って特電し、異常に明るくなったり、あるいは馬ってはくなる。加速電圧に対する信号の依存性は試料の材料によって異なる。

例えば、レジストとS) O 』では、帯電のおきない加速電圧が異なる(第 3 図の実験…レジスト … と点線… S | O 』 …の速い)。従って、 S | O

でない場合とで大きく異なり、同者の違いを帯電現象の変化を調べることによりレジストの変化を調べるこの方法は、単に、レジスもは、単に、レジを変化できる。のエッチング検査をかいます。の下着のSi層は半導体であり電気を流すためできる。の下着では、にくい。従って、この場合で電視をから、SiO。が残っているかどの違いから、SiO。が残っているかのの検査を行なうことができる。第1回にこの一連の手順を示す。

まず、加速電圧(V)を上限値(Vェ)に初期 設定し、電圧変化の下限値(V」)を決定する (ステップ10')。像観察により、検査値所の帯 電の有無と信号レベル1。(明るさ)を配復する (ステップ11')。次いで、加速電圧を一段階 (ΔV)下げ(ステップ12)、2次電子信号の 信号変化量(1-1。)をチェックする(ステッ プ13)。信号変化がある場合には信号変化量 (1-1。)および加速電圧値(V)を記憶し 」上のレジストパターン穴について電子ビームを 走変し、加速電圧を変化させてゆけば、もしも、。 レジストバターンが十分にぬけず残捨が残ってい る場合と、完全にぬけて下地のSIO。層が露出 している場合とでは、異なった信号変化が生じる。 レジストが残っていれば、電子ピームの限制領域 (偏向智5による集束電子ピームの走査範囲)は すべてレジストなので、第3回の加速電圧A、 B 付近の点で帯電がなくなり十分な像が観察できる。 このことを確認するために加速電圧を高加速電圧 から連続的あるいは少しづつ段階的に下げていく と、穴パターンが白から黒あるいは黒から白に反 転する位置があり、それ以下では係がよく見える 様になる。一方、もし、SIO」が露出している 場合、A、Bの加速電圧では、SiOェが帯電し、 C、Dの加速電圧ではレジストが帯電するため、 いずれの加速電圧でも完全に帯電なしで観察する ことができないことになる。従って、加速電圧を 変化させていった場合、2次電子信号の強度変化 や帯電現象が、レジストが残っている場合とそう

(ステップ 1 4、1 5)、加速電圧(V)が下限(V)が下限(V)か否かを判断する(ステップ 1 6)。ステップ 1 4 で変化がない場合は、ステップ 1 6 に逃む。ステップ 1 6 で加速電圧(V)が下限(V)にないときには、ステップ 1 1 に戻り、ステップ 1 2、1 3、1 4、1 5、1 6を緩り返す。ステップ 1 6で、加速電圧(V)が下限(V)にあると、ステップ 1 4 で検出し、ステップ 1 5で記憶した変化点での加速電圧値(V)と変化量(1-1。)を刺象限材料での帯電の特性と比較し、ステップ 1 8、1 9 A)、一致しなければ残波数なしとする(ステップ 1 8、1 9 B)。

過常、SPMでレジスト等の絶縁物を観察する 場合、先述の様に加速電圧を十分低くして(1 kV 以下)帯電をおこさない様にするが、この時、2 次電子の発生領域は、十分に小さく(0.1 μ m 以 下)レジストのごく要面からの信号だけである。 検査対象パターンが 0.5 μ m 程度の微幅な穴の場 合、穴の中で発生した 2 次電子信号を検出するこ とは、かなり戦しくなるため、通常SPMでは、かなり戦しくなるため、通常SPMでは、別点できず、レジストが残っているかか通常であるが、本発明の後にし、別点というでは、からないないでは、からないでは、からないでは、からないでは、からないでは、からないでは、からないでは、からないでは、からないでは、からないでは、からないでは、からないでは、からないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、からないでは、ないでは、からないでは、からないでは、からないでは、からないでは、からないでは、からないでは、からないでは、からないでは、ない。

(第2の実施例)

上記の例では、加速電圧を変えることにより、 2 次電子信号や帯電の変化を検出する方法であったが、同様の装置を用いてレジストのコンタミネーションを利用してレジストの有無を判別することができる。ここで述べるコンタミネーションとは、電子ビームの照射により、レジスト組成分

きないSEMでの選常の値に初期設定する(ス テップ50)。次いで、通常のSEMモード(電 子類微鏡による道常の観察モード)で検査領域を 探し、検査領域での信号強度あるいは観察像を記 位する(ステップ51)。 そして、検査領域の改 小な部分のみに電子ピームを固定し、ステップ 5 0 で初期設定した電流値 1 、時間して服射する (ステップ52)。その後、SEMモードで再び 像観察あるいは信号強度をチェックする(ステッ プ53)。スチップ51とステップ53とで検査 領域に大きな変化が認められれば、残渣膜がある ことになる (ステップ54、57B)。 大きな変 化がない場合には、電子ピーム照射電流最大値! max あるいは照射時間の最大値!max になったか 否かを判断し(スチップ55)、両者共最大値で ある場合には残渣酸なしとし(ステップ57A)、 両者共政大値でない場合には、照射電波又は照射 時間を所定量(△l、△l)増加させる(ステッ プ56)。 そして、ステップ52に戻り、スチッ プ5 3 以降を繰り返す。

が変質し、议化して、下地の数に付着することである。コンタミネーションがおこると2次年信号に変化が生じるが、気報な文文の中での技出情号に変化が生じるが、気報な文章を関係した。 これでのは国難である。しかしながら、コンタミネーションがおこる前後での信号のは、ロンタミネー・ションがある。コンタミネーは、アでは対すになる。コンタミネーは、アでは対すになる。アーズ重はアームは、アでは対するので、電子では対けによるでは、解射時間を変子でした。解射時間を変子では、解射時間ので、電子ビームによる対対がある。第5回にこの方法での手順の例を示した。

まず、電子ピーム限計電波最大値あるいは照射時間の最大値を決定し(これ以上照射するとレジスト以外のコンタミの影響がでるという上限値)、「ーImax 、tーtmax とする(但し、I:電波値、t:時間)。そして、1、 t をコンタネのお

数相な穴の中へ電子ビームを固定して所定ドース量で所定時間限射し、照射前後での穴付近でのSEM像あるいは2次電子信号の変化を見てレジストの有無を識別する。電子ビームのスポット径は、穴の大きさ(0.5μm以上)よりはるかに小さい(0.001μm)ので、穴の中だけに照射することは容易である。

この場合、レジストが残っていなくても試料室中の残存物質によってコンタミネーションがつくこともあるがそれはわずかなので、レジストのない所でピーム固定の照射を上記と同じ条件でおこない、照射前後でのそのわずかな変化をあらかじめチェックしておけば、それとの比較により被検物でのレジスト有無の裁別が十分に行なえる。

(第3の実施例)

第6図は本発明の第3の実施例を実施するための装置であり、これまでの電子ピームの代りにレーザピームを用いている。第6図において、盤光発生の點起光線としてのレーザ光線60 l は短被長のレーザ光(コヒーレント光)を発生する。

そのレーザ光の径はピームエキスパンダーとして のレンズ602、605によって拡大される。レ ンズ602と605の間にはレーザ光の一次元に 定直するためのミラー一体移動部(定査部) 6 0 3 が設けられる。定査部603はレーザ先の光路 長を変えることなく、レーザ光の光軸を平行にシ フトさせる。レーザ干渉計やリニアエンコーダ等 で構成された走査量モニター604は、走査部6 03の移動量を読み取るものである。 さてピーム エキスパンダーで拡大されたほぼ平行なレーザ先 東は、ハーフミラー(ハーフブリズム)606年 透過した後、ダイクロイックミラー615で反射 されて、対物レンズ616に入射する。ダイクロ イックミラー615はレーザ光を反射し、それよ りも長敏長の光を透過するような分光特性を有す る。対動レンズ616に入射したレーザ光束は集 光されて、試料台618に取置されたウェハ(被 検試料)617上に(微小な)スポツト光として 結復される。このレーザスポツト光は定変館60 3 の移動と共に、ウェハ617上を一次元に定査 する。ウェハ617からの反射光は対物レンズ6 16、ダイクロイックミラー618、体質転デリ ズム614を通り、ハーフミラー606で反射された後、ミラー607で位为に反射され、レンズ 608では光される。レンズ608による反射光 の後光(結像)位置には、閉口609aの後にはシ リコンフェトダイオード(SPD)等の検出器6 10が配置される。この光電検出器610は反射 先の最に応じた光電信号を出力する。

さて、ウェハ617上にフォトレジスト層のパターンが形成されていると、姐被長のレーザ光に 励起されて、そのパターンから観光 (あるいはり ン光) が発生する。その観光は温介、被長500~700mmの可視光であり、レーザ光の被長より 5 長い。そのためパターンからの観光は対勢レンズ 6 1 6 を 通った後、ダイクロイックミラー 6 1 5 を透過して、レンズ 6 1 9、ハーフミラー 6 1 スープリズム) 6 2 0、切替ミラー 6 2 1、及びミラー 6 2 2 を経て、レーザ光の被長城の光を

カットするフィルター623を透過してフォトマ ルチプライヤー等の光電検出器624に至る。尚、 切替ミラー621は螢光の検出時にハーフミラー 620とミラー622の間の光路中から退避する ように構成される。そして、切替ミラー621が 第1四のようにその光路中に45°の角度で介押 されると、照明系625からの可視照明光が切替 ミラー621、ハーフミラー620で反射され、 レンズ619、ダイクロイックミラー615を介 して対物レンズ616に入射し、ウェハ617上 の奴実領域を務射緊閉する。この状態の場合、駆 明系525からの光は、直接光電検出器624に 入射しないように粗止される。また、ウェハ6↓ 7から発生した可視光は対物レンズ616、ダイ クロイックミラー6 1 5 、レンズ 6 1 9 、及び ハーフミラー620を介してファインダーとして 用いる観察光学系626に至り、ウェハ617上 の観察領域が目視される。この場合、SPMの様 な真空系が不要な点はメリットである。この構成 は、特別昭61-141449号の第1回と四一

の構成であるが、更に一般にレーザ走査型類微鏡 として知られている(SEMの電子ピームをレー ザピームに置き換えた構成と同様のもの)構成を とってもかまわない。

第7回にこの手順を示した。

特別昭64-26131 (6)

まず、奴隶光学系にて検査域を確認し、ステー ジを移動させて、検査域をレーザスポット定義額 **晒内に位置合せする(ステップ10)。そして、** レーザビーム史査で検査域付近の信号(反射信号 符)を記憶する(スチップ71)。 レーザピーム スポツトを検査域に残存しているレジストをエッ チングするに十分な時間固定し、照射する(ス チップ72)。その後、刀びレーサピーム走査し、 ステップ71で記憶した信号と比較する(ステッ ブヿ3)。そして、ステップヿ1の信号とステッ プ73の信号とが変化していれば、残益膜ありと 判断し(スチップ74、75B)、両信号が変化 していなければ、残渣膜なしと判断する(ステッ プ74、75A)。この併では、レジストがレー ザビームによってエッチングされたかどうかを同 じレーサスポットをプローブとして定査させ、そ の検出信号の変化から判断しているが、これは、 レーザに限るものではなく例えば、電子ピームを 用いれば、更に微細なピームになる。具体的には SEMにより、レーザ照射位置でレジストがエッ

3 実施例の順残流検査に用いる装置の光学図、第7図は本発明の第3実施例の膜残流検査のチェッ

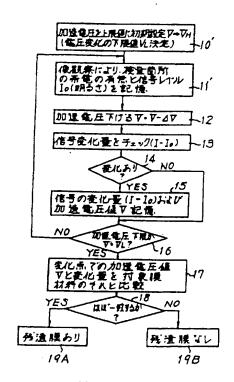
クフローを示す図、である。

チングされているかを判断すればよくレーザ照射 の前後でSEMで収譲し、その変化から判断して もよいが、照射後だけの収察でもエッチングされ た跡が残っていればレジストの有無を識別できる。 (発明の効果)

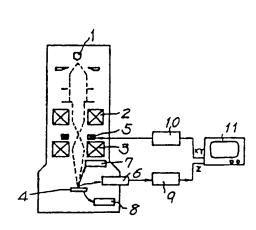
以上述べたように本発明によれば、ウェハブロセスでの種々の薄膜パターンをエッチングするためのフォトレジストの数小穴やエッチング後のパターンについて、腰の残りなく完全に露光・攻像あるいはエッチングされているかどうかの正確な判断を下すことができる。

4. 図面の簡単な説明

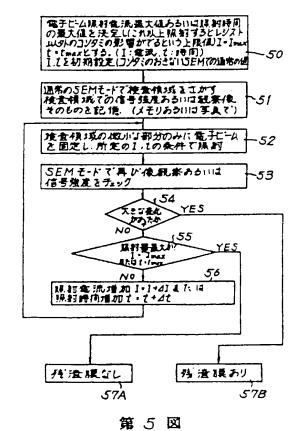
第1回は本免明の第1実施例の膜残値検査のチェックフローを示す図、第2回は第1回のチェックフローを実行するための装置のプロック図、第3回は電子ピームの加速電圧と2次電子発生効率との関係を示すグラフ、第4回はレジスト層に形成された微小な穴あきパターンの様子を示す断面図、第5回は本発明の第2実施例の膜残液検査のチェックフローを示す図、第6回は本発明の第

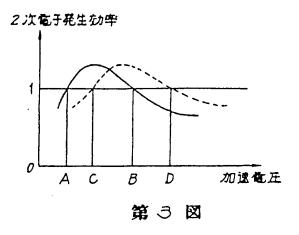


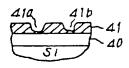
第 1 図



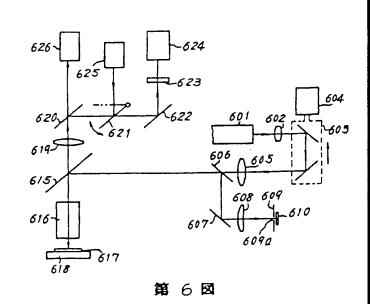
第 2 図

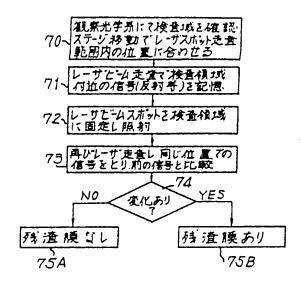






第 4 図





. .

第7図